⑩ 日本国特許庁(IP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭64-23103

Mint Cl 4

識別記号

庁内整理番号

3公開 昭和64年(1989)1月25日

G 01 B 11/06

G-7625-2F

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全4頁)

◎発明の名称 層厚測定装置

> 创特 願 昭63-152444

₩ 田 顧 昭63(1988)6月22日

優先権主張

❷1987年6月23日母オランダ(NL)⑨8701463

四発 明 者

ペトラス・ヨハネス・

オランダ国5621 ベーアー アインドーフェンフルーネバ

ウイルヘルムス・セフ

ウツウエツハ1

エリン

₹? 明者

ヘリツト・フエルスプ

オランダ国5621 ベーアー アインドーフエンフルーネバ

ウツウエツハ1

他出 願 人 エヌ・ペー・フィリツ

オランダ国5621 ベーアー アインドーフェンフルーネバ

ウツウエツハ1

プス・フルーイランベ ンフアブリケン

100代 理 人

弁理士 杉村 暁秀 外1名

- 1. 発明の名称 層厚測定装置
- 2. 特許請求の範囲
- 1. 低圧力で基板上に堆積する成長層の厚さを 連続的に測定する層厚測定装置であって、こ の層厚側定装置が、光源と2本の光導体とを 有し、一方の光導体が光を光源から成長層に 案内し、他方の光導体が基板および成長層間 の界面で反射される光と成長層およびこれを 囲む雰囲気間の界面で反射する光とを、層厚 規定装置に含まれる検出器に案内し、この検 出器が成長層中の光路長に応じて生じる2つ の反射光線間の干渉変化の結果としての光の 強度の変化を指示するようになている当該層 厚測定装置において、前配の光導体を、一端 が光窓により封止されている管内に存在させ、 この管は化学薬着処理が行われる空間中の条 件に耐えうる材料より成っており、この管は 前配の一端の側で交換自在の套管を有し、こ の套管も一端に光窓を有し、この套管を前記

の光導体が存在する前記の管上に摺勘嵌合し うるようになっていることを特徴とする層厚 湖定装置。

- 2. 請求項1に記載の層厚測定装置において、 光導体が存在している管と交換自在の套管と を、低圧化学蒸着処理中にさらされる温度よ りも高い軟化温度を有する溶酸シリカ或いは 硬質ガラスを以て構成したことを特徴とする 層厚測定装置。
- 3. 請求項1に記載の層厚測定装置において、 前記套質の長さと、光導体が存在している前 記の管に対するこの套管のはめ合いとが、低 圧化学蒸着処理中にガスが侵入する深さより も長い長さの間隙を前配套管および管の両者 間に規定していることを特徴とする層厚測定 装置。
- 4. 請求項1に記載の層厚測定装置において、 前記の套管の長さを20~30cmとしたことを特 徴とする層原測定装置。
- 5. 請求項1に記載の層厚測定装置において、

(2)

前記套管の長さを30cmとしたことを特徴とする層厚測定装置。

3 発明の詳細な説明

本発明は、低圧力で基板上に唯積する成長層の 厚さを連続的に測定する層厚測定装置であって、 .この層厚測定装置が、光源と2本の光導体とを有 し、一方の光導体が光を光額から成長層に案内し、 他方の光導体が基板および成長層間の界面で反射 される光と成長層およびこれを囲む雰囲気間の界 面で反射する光とを、層厚測定装置に含まれる検 出器に案内し、この検出器が成長層中の光路長に 応じて生じる2つの反射光線間の干渉変化の結果 としての光の強度の変化を指示するようになてい る当該層厚測定装置に関するものである。 フィ リップス社の技術誌"Philips Technical Review 43, Jao. 1987" の第58~60頁には、低圧ナトリ ウムランプの外側ガラス容器の内面上に堆積され つつある赤外線反射層の厚さを測定する方法が記 載されている。この層は1n20a:Snより成っている。 この層の堆積は約500℃の温度で行われる。

- 3 -

することによりいかなる瞬時にも層の厚さをモニ タすることができる。この概定方法は堆積処理を 自動的に制御するのに用いることができる。

上述した例定装置はそれ自体では、物の外面或いは複雑な形状の面上に例えば低圧化学蒸着(CVD)処理により低圧力で反応的に堆積される層の厚さを例定するのに用いることができない。この種類の処理は技術的に益々使用されるようになっている。その理由は、層を被覆する者を例えば物理的な蒸着におけるように複雑に動かす必要なく且つその形状を問題とすることなく多数の物に同時に且つ再現的に層を被覆することができる為である。

本発明の目的は、化学業者処理、特に低圧化学 業者処理で堆積される層の厚さを連続的に測定す るのに用いうる層厚測定装置を提供せんとするに ある。

本発明は、低圧力で基板上に堆積する成長層の 厚さを連続的に測定する層厚測定装置であって、 この層厚構定装置が、光源と2本の光導体とを有 関知の測定装置はコアの直径が 1.9 mmで外径が 2.5 mmの 2 本の光導体を以て機成されている。これら双方の光導体には (これらの低温側で) 結合 部材が設けられており、これら結合部材にグラスファイバ東を接続しうるようになっており、び 検は でのグラスファイバ東はそれぞれ光源および 改立 が で 対する接続の 世 で れん で れん で で が で の 光導体により 側定 に 下 へ は 側定 に 下 へ と と で と と で と は 側 に な た で と け られ を の と 本 の (平 行 な) 光 導体 の 光 軸 を に と か に 、 こ れ ら 光 導体 で と け られ な の と 本 の (平 行 な) 光 導体 の 光 軸 値 に な れ ら の 長 手 軸 線 に 対 し て あ る 角 度 で 研 いる。

関定原理は干渉に基づいている。光ビームは形成中の赤外線反射層の両面で反射する為、2つの反射ビームが形成され、これら反射ビームが光路 長の差の結果として互いに干渉する。従って、層の厚さが増大すると、検出器は入射光の強度の変化を監視する。従って、処理装置を検出器に結合

- 1 -

し、一方の光導体が光を光源な長層になった事体が光を光源な長層に変更 で
一方の光導体が光を光源な長層
「変したが基層
はの大きなな
の光導体が表現
の光導体が表現
の光導体が表現
の光導体が表現
の光導体が表現
の光導体が表現
のの光導体が表現
のの光導体が表現
のの表現
ののままれ
ののままれ
ののままれ
ののままれ
ののままれ
ののままれ
ののままれ
ののままれ
ののままれ
のままれ
のまま

本発明による層厚測定装置は、光窓を有する交換自在の套管が存在する側の端部を以て、適切な 封止手段を有する適切な孔を介して低圧化学蒸着 反応器内に導入することができ、この反応器内に は外面に層を設けるべき多数の物を存在させる。 これらの低圧処理では本来堆積速度は反応器内での物の位置に依存しない。従って、一方では多数の物に同時に層を設けることができ、他方でははでいる。とかできる。この一例は、例えば多数のハロゲンランプの容器に、交互に高屈折率および低屈折平とする多数の 4 層を以て構成する。堆積を開始する前に層厚測定装置に、清浄な光窓を有する套管を設ける。

図面につき本発明を説明する。

第1図は、本発明による測定装置を示す部分的 断面図であり、この測定装置は原理的に2本の光 専体より成っており、これら光導体はコアとクラッドとを有し、コアの屈折率はクラッドの屈折率は よりも大きくなっている。コアの屈折率は直径に またかって一定にするか放物線分布にすることが できる。実際例では、コアの直径を 1.9 mmとし、 光導体の直径を 2.5 mmとする。光導体の長さは技 術的な条件、例えば反応器の長さに適合させる。

- 7 -

止されており、測定に際しては一端が光窓12で封止された例えば石英ガラス管11よりなる套管を有する。管11と管3とは正確に嵌合させる必要があり、実際には管11の内径を管3の外径よりも例えば 0.5 m だけ或いはそれより少ない値だけ大きくすることができる。 套管11は20~30cmの長さとし、反応ガスが侵入して窓4に達しないようにすることができる。

第2図は測定中の状態を詳細に示すものであり、 図示の端部は測定中反応器内にある。

光部 9 からの光は、グラスファイバ東 7 、カップラ 5 および光導体 1 (光窓12) を軽で測定側に案内され、光ピームは窓12上に成長する層13の両面から反射する。反射した 2 つのピームは、光路長の差に応じて互いに干渉する 2 種類のモードの和となる。処理装置は層の厚さの変化に応じた光強度の変化を監視して知らせ、場合に応じ光強度を、堆積処理を制御する信号に変換する。

管3を封止する光窓4上に堆積反応が生じない ようにするためには原理的に套管11を管3と同じ (3) 光導体への通常の光ファイバ東の結合は比較的低い温度の個所で行う必要がある。その理由は、光ファイバは合成樹脂のクラッドを有している為である。長さは例えば 1.5m とすることができる。光導体は双方共、管壁の関さを存在させる。この管は硬質が多なできる。光導体であるとのであるといれた導体を収容する2つの細長孔を有するもは反応器へは光導体を収容する2つの細長孔を有するもにより体を以て構成することもできる。管3は反応器へのが好ましい光窓4により対止する。光導体1 および2はスペーサにより管内に正確に位置決めすることができ、これらスペーサのうちの2つを第1回に44および48で示してある。

また光導体 1 および 2 には管 3 から突出する費 曲端部の位置でカップラ 5 および 6 が設けられ、 これらカップラには図示のようにグラスファイバ 東 7 および 8 を連結することができ、これらガラ スファイバ東は光源 9 および検出器10を有する処 理装置との接続を達成する。管 3 は窓 4 により封

- 8 --

長さにする必要がある。しかし、驚いたことに実際には必ずしもこのようにする必要がないということを確かめた。套管11を反応器内に完全に入れ、この套管の長さを20~30cmとし、この套管と管3との間の間隙を0.5mとした前述した実施例では、反応器内の圧力を0.3~0.9パールとした際60分の堆積時間中に、套管の外面上に堆積された材料の1%よりも少ない材料が套管の内側の光窓上に堆積されるということを確かめた。

委管の適切な長さは実際には 25cm である。検査中の反応器内の温度は 800 ℃とし、SiaN。 およびSiD。の層を反応的に交互に堆積させた。本発明による測定装置を用いて、高屈折率および低屈折率の交互の 1/4 入層を 700 個の白熱電球の容器 (エンベロープ) 上に同時に堆積させる堆積処理を制

管 3 および11間の間隙の長さは低圧CVD(化学蒸着)処理中にこの間隙中にガスが侵入する深さよりも長くすれば充分である。

(4)

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明による測定装置を示す線図的 部分断面図、

第2図は、光ビームの通路を詳細に示す説明図 である。

1. 2…光導体

4.12…光窓

4A、4日…スペーサ

5, 6…カップラ

7. 8…グラスファイバ東

9 … 光源

10…検出器

11…石英ガラス管 (套管)

13…層

特 許 出 願 入

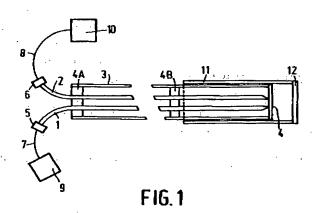
エヌ・ペー・フィリップス・

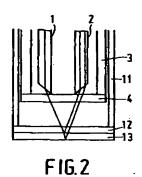
フルーイランペンファブリケン

代理人弁理士

代理人弁理士

-11-





Publication number:

0 296 680

(E)

EUROPEAN PATENT APPLICATION

Papplication number: 88201260.2

(9) Int. Cl.4: G01B 11/06 , C23C 16/52

Date of filing: 17.06.88

3 Priority: 23.06.87 NL 8701463

Date of publication of application:28.12.88 Bulletin 88/52

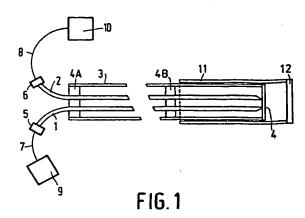
Designated Contracting States:
 AT CH DE FR GB LI NL SE

② Applicant: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven(NL)

inventor: Severin; Petrus Johannes
Wilhelmus
c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof.
Holstlaan 6
NL-5656 AA Eindhoven(NL)
Inventor: Verspui, Gerrit
c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof.
Holstlaan 6
NL-5656 AA Eindhoven(NL)

Representative: Auwerda, Cornelis Petrus et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven(NL)

- Device for measuring layer thicknesses.
- A device for the continuous measurement of the thicknesses of layers which are deposited on a substrate at low pressure, comprising a light source and two light conductors. Both light conductors are present in a pipe closed at one end by an optical window. Said end has an exchangeable sleeve which at one end comprises an optical window and which can be slid so as to fit the pipe in which the light conductors are present.



P 0 296 680 A1

"Device for measuring layer thicknesses."

10

25

The invention relates to a device for the continuous measurement of the thickness of layers which are deposited on a substrate at low pressure, comprising a light source, two light conductors one of which guides the light from the light source to the growing layer and the other light conductor guides the light reflected on the interface between substrate and growing layer and the light reflected on the interface between the growing layer and the surrounding atmosphere to a detector which also belongs to the device for measuring layer thicknesses and which indicates variations in the intensity of the light as a result of a varying interference between the two reflected light rays occurring in accordance with the optical path length in the growing layer.

In Philips Technical Review 43, pp 58-60, Jan. 1987 a method is described for measuring the thickness of an infrared-reflecting layer during the deposition on the inside of the outer glass envelope of low-pressure sodium lamps. This layer consists of In₂O₃:Sn. The deposition of said layer takes place at a temperature of approximately 500.° c.

The known measuring instrument consists of two light conductors having an outside diameter of 2.5 mm and a core diameter of 1.9 mm. Both conductors are provided (at their cold end) with a coupling member to which glass fibre bundles can be connected; they constitute the connection to a light source and a detector, respectively. The light of a light source is guided to the measuring site by one conductor. The beam emanating from the warm end, after reflection at the layer to be measured, is received by the other conductor and guided to the detector. In order to direct the optical axis of the two (parallel) conductors to the same measuring point, the end faces of the conductors are ground and/or polished at a certain angle to the longitudinal axis.

The principle of the measurement is based on interference. Since the light beam reflects at the two sides of the forming infrared reflection layer, two reflected beams are formed which interfere with each other as a result of a difference in optical path length. When the thickness of the layer increases the detector will] consequently observe variations in the intensity of the incident light. From this the thickness of the layer can be monitored at any instant by a processing equipment coupled to the detector. The measuring method may be used to control the deposition process automatically.

The measuring instrument described cannot be used as such for measuring the layer thicknesses of layers which are deposited reactively at low

pressure on the outside of a product or on a surface of complex shape for example, by means of a low-pressure CVD process. The use of this type of processes is increasing in technology because herewith a large number of products can be coated simultaneously and in a reproducible manner without the products having to perform complicated movements, for example, in physical vapour deposition processes and the shape is a problem.

It is the object of the invention to provide a device for measuring layer thicknesses which can be used for continuous measurement of the thickness of layers which are deposited in a CVD process in particular in a low-pressure CVD process.

This object is achieved by means of a device for measuring layer thicknesses which is characterized in that the two light conductors are present in a pipe which is closed at one end by an optical window and which consists of a material which can withstand the conditions in the space in which the CVD process is carried out and at this end comprises an exchangeable sleeve which at one end has an optical window and which can be slid so as to fit on the pipe in which the light conductors are present.

A device for measuring layer thicknesses according to the invention can be introduced with the end on which the exchangeable sleeve with optical window is present, into a low-pressure CVD reactor through a suitable aperture provided with suitable sealing means, in which reactor a large number of articles to be provided on the outside with a layer are present. It is inherent in these low-pressure processes that the deposition rate is independent of the position in the reactor. As a result of this it becomes possible on the one hand to provide large numbers of articles with a layer simultaneously and on the other hand a measurement which is representative of the coating process can take place at a technically suitable site. This may be the case, for example, in a large number of halogen lamps the envelope of which is to be provided with a yellow light transmitting interference layer of a number of 1/4\(\lambda\) layers of alternately a high and a low index of refraction. Before the deposition is started the device for measuring the layer thickness is provided with a sleeve having a clean optical window.

The invention will now be described in greater detail with reference to a practical embodiment and the accompanying drawing of which

Fig. 1 is a diagrammatic and partial sectional view of a measuring instrument according to the invention and Figure 2 shows the path of the light beam in greater detail. The measuring instrument

3

consists in principle of two light conductors 1 and 2 comprising a core and a cladding the refractive index of the core being higher than that of the cladding. The core may have a constant refractive index or a parabolic index distribution over the diameter. In a practical embodiment the core has a diameter of 1.9 mm and the light conductor has a diameter of 2.5 mm. The length of the light conductors matches the technical conditions, for example, the length of the reactor. The coupling of a normal optical fibre or optical fibre bundle to the rod must take place at a site of comparatively low temperature because the said fibre has a synthetic resin cladding. The length may be, for example, 1.5 m. Both light conductors are present in a tube 3 of fused silica, for example, having for example a wall thickness of 2 mm. This tube may also consist of a hard glass or a ceramic rod having two channels accomodating the rods. At the end which is to be inserted into the reactor the tube is closed by an optical window 4, preferably of fused silica. The light conductors 1 and 2 can be positioned accurately in the tube by means of spacers two of which are shown: 4A, 4B.

At the bent ends projecting from the tube the light conductors 1 and 2 are provided with couplings 5 and 6 to which glass fibre bundles 7 and 8 may be connected as shown which form a connection with the light source 9 and the processing equipment including the detector 10, respectively. Tube 3 is closed by window 4 and during the measurement comprises a sleeve of a tube, for example, of quartz glass 11 sealed on one side with an optical window 12. Tube 11 and tube 3 must fit accurately, in practice the inside diameter of the tube 11 may be, for example, 0.5 mm larger than the outside diameter of tube 3 or less. The sleeve may have a length between 20 and 30 cm, so that no reactive gases may penetrate and reach window 4.

Fig. 2 shows the situation during the measurement in greater detail, the end shown is in the reactor during the measurement.

Light from the light source 9 is guided to the measuring site via the glass fibre bundle 7, the coupling 5 and the light conductor 1 (optical window 12) the light beam reflects against both sides of the layer 13 growing on the window 12. Two reflected beams are formed which are the sums of two set of modes which interfere with each other in accordance with the difference in optical path length. In accordance with the thickness in the layer the processing apparatus will observe and signal variations in the intensity of light and optionally convert them into a signal to control the deposition process.

In principle the sleeve 11 would have to have the same length as the tube 3 to prevent the

deposition reactor from also taking place on the window 4 closing the tube. In practice, however, it has surprisingly been found that this is not necessary. In the embodiment described in which the sleeve is present entirely within the reactor and has a length between 20 and 30 cm and leaves a gap of 0.5 mm it has been found that at a pressure of 0.3 to 0.9 bar in the reactor less than 1% of the material which was deposited on the outside is deposited on the optical window on the inside of the sleeve during a deposition time of 60 minutes.

A suitable length in practice is 25 cm. The temperature in the reactor during the test was 800° C, alternate layers of Si₃N₄ and SiO₂ being deposited reactively. By means of the measuring instrument the deposition process in which 1/4λ layers of alternately a high and a low refractive index were deposited simultaneously on 700 envelopes of incandescent lamps can be controlled.

So it suffices that the length of the gap is larger than the depth of penetration of the gases in the gap during the low pressure CVD process.

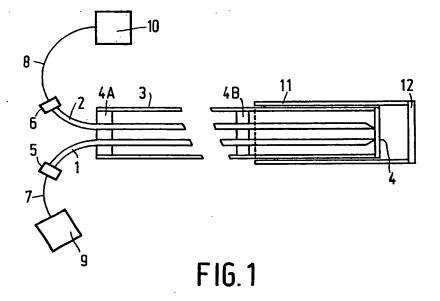
Claims

1. A device for the continuous measurement of the thickness of layers which are deposited on a substrate at low pressure, comprising a light source, two light conductors one of which guides the light to the growing layer and the other light conductor guides the light reflected on the interface between substrate and growing layer and the light reflecting on the interface between the growing layer and the surrounding atmosphere to a detector which also belongs to the device for measuring layer thicknesses, which indicates variations in the intensity of the light as a result of a varying interference between the two reflected light rays occurring in accordance with the optical path length in the growing layer, characterized in that the light conductors are present in a pipe which is closed at one end by an optical window and which consists of a material which can withstand the conditions in the space in which the CVD process is carried out and at said end comprises an exchangeable sleeve which at one end has an optical window and which can be slid so as to fit on the pipe in which the light conductors are present.

2. A device for measuring layer thicknesses as claimed in Claim 1, characterized in that the pipe in which light conductors are present and the exchangeable sleeve consist of fused silica or hard glass having a softening temperature higher than the temperature to which it is exposed during the low-pressure CVD process.

50

- 3. A device for measuring layer thicknesses as claimed in Claim 1, characterized in that the length of the sleeve and the fitting define a gap having a length which is larger than the depth of penetration of the gases in the gap during the low-pressure CVD process.
- 4. A device for measuring layer thicknesses as claimed in Claim 1, characterized in that the sleeve has a length from 20 to 30 cm.
- A device for measuring layer thicknesses as claimed in Claim 1, characterized in that the sleeve has a length of 30 cm.



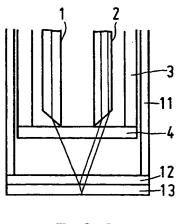


FIG.2



EUROPEAN SEARCH REPORT

EP 88 20 1260

	•	•		EP 00 20 120
	DOCUMENTS CONSI	DERED TO BE RELEV	/ANT	ii.
Category	Citation of document with is of relevant pa	dication, where appropriate,	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int. CL4)
Α	NL-A-6 816 043 (BA * Claim 1; figure *	LZERS)	1	G 01 B 11/06 C 23 C 16/52
A,D	PHILIPS TECHNICAL R 3, January 1987, pa SEVERIN et al.: "Ap guides in process c * Pages 59,60 *	ges 58-60; P.J.W. plications of light	1	
A	US-A-4 582 431 (HO * Abstract; figures		1	·
				G 01 B C 23 C H 01 J
				H 01 K
	The present search report has be	een drawn up for all claims Date of completion of the se	arch	Examiner
THE HAGUE		08-09-1988	RAI	MBOER P.
CATEGORY OF CITED DOCUMENTS X: particularly relevant if taken alone Y: particularly relevant if combined with another document of the same category A: technological background O: non-written disclosure P: intermediate document		E : earlier prafer the other D : documen L : documen & : member	T: theory or principle underlying the invention E: earlier patent document, but published on, or after the filing date D: document cited in the application L: document cited for other reasons &: member of the same patent family, corresponding document	